



「第6回 建設・測量生産性向上展」への出展について

株式会社 JSP（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大久保知彦 以下「当社」）は、2024年5月22日から24日まで、幕張メッセにおいて開催される「第6回 建設・測量生産性向上展」へ出展いたします。

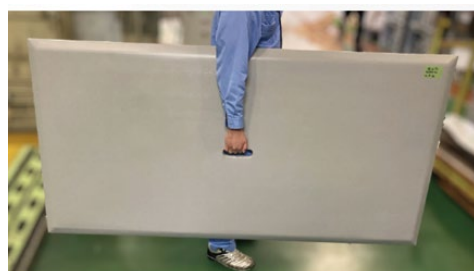
建設・測量生産性向上展は、建設・測量業界において国内最大級の専門展示会で、当社出展ブースでは、建設現場の養生用に使用する敷鉄板や樹脂製敷板を軽量化した敷板「ミラロード™」を紹介いたします。ミラロード™は、FOAMCORE 技術（ブロー+発泡）を用いることにより高強度かつ軽量化を実現した製品で、重機などを使うことなく人力でも設置ができ、作業者の負担軽減や設置時間の短縮を可能にいたしました。

【出展製品】

- ミラロード™：ジョイント式、大判サイズ（3×6判、4×8判）
製品の詳細情報は、[こちら](#)をご覧ください

【開催概要】

- 会 期：2024年5月22日（水）～24日（金）
10時～17時（最終日：16時まで）
- 会 場：幕張メッセ
- 当社ブース：18-70



軽量敷板（写真 3×6判）



当社ブースイメージ



FOAMCORE 製法断面図

【お問合せ】

株式会社 JSP 経営企画本部 広報 IR グループ

TEL：03-6212-6306 FAX：03-6212-6316 E-mail：jspir@co-jsp.co.jp

Deliver with
WOW!

真のグローバルサプライヤーとして社会から必要とされる企業